

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计2025年度银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2025年度预计向银行申请授信额度的情况

无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025年度拟向银行申请总额不超过50,000.00万元（含）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、会议审议情况

2024年12月23日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

2024年12月23日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于预计公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

- (一) 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- (二) 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日